

证券代码: 688135

证券简称: 利扬芯片

公告编号: 2026-017

转债代码: 118048

转债简称: 利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 业绩预告情况

1、经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025 年年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为 -1,150.00 万元至 -850.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损 5,311.87 万元到 5,011.87 万元。

2、预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -1,350.00 万元至 -950.00 万元；与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损 5,218.08 万元到 5,618.08 万元。

(三) 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024 年年度利润总额: -5,599.17 万元。

2024 年年度归属于母公司所有者的净利润: -6,161.87 万元。

2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -6,568.08 万元。

2024 年年度每股收益: -0.31 元。

三、本期业绩变化的主要原因

(1) 报告期内，公司营业收入自 2025 年第二季度始逐季创历史新高；主要

原因:一方面,部分品类延续去年旺盛的测试需求和部分存量客户终端需求好转;另一方面,新拓展客户新产品陆续导入并实现量产测试;综上使得相关芯片的测试收入同比大幅增长(如高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等)。

(2) 报告期内,营业成本端由于公司持续布局的产能陆续释放,使折旧、摊销、人工、电力、厂房费用等固定成本持续上升。另外,公司发行可转换公司债券仍存续,使得财务费用较上年同期有所增加。

公司深耕集成电路领域,紧抓行业发展机遇,以技术研发与持续创新为核心驱动,打造多元优质客户矩阵,既汇聚行业内知名大中型企业,亦赋能高成长潜力中小企业,客户结构兼具行业影响力与发展成长性。依托技术创新核心优势,公司持续优化业务结构,强化核心竞争力,与合作伙伴构建深度协同的战略合作格局;伴随新老客户各类产品陆续量产,公司营业收入实现稳步增长,归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损均实现显著收窄。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。目前公司不存在对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年1月31日